



No-Residue™ Flussmittel

IF 2005-serie



INTERFLUX®
ELECTRONICS

 **kurtz ersa**



+ Vorteile von Kolophoniumfreien Flussmitteln (OR)



- Sehr saubere Leiterplatten
- Keine Kontaktprobleme beim ICT-Test: keine Verzögerungen, keine Reinigung und Beschädigung der Testpins
- Keine Kontaktprobleme an Steckverbindern und elektrischen Kontakten
- Hohe Kompatibilität mit der Leiterplattenreinigung
- Hohe Kompatibilität mit Schutzlack
- Weniger Wartung bei der Maschinen- und Lötrahmenreinigung
- Kosteneinsparungen

IF 2005 No-Residue™ Flussmittelserie



IF 2005M : 1,8%



IF 2005K : 2,5%



IF 2005C : 3,3%



- No-Residue™ Technologie
- No-clean
- Alkoholbasiert: aktivierter Lösungsmittelkomplex
- OR/L0
- Absolut kolophonium- und kunstharzfrei
- Absolut halogenfrei
- Eingesetzt in allen Elektronikbereichen
- Lange weltweite Markterfahrung

Anwendung

→ IF 2005-Serie Flussmittel sind unter einander austauschbar.

→ Je nach Einzelfall kann ein Typ besser geeignet sein als ein anderer

Flussmittel	Feststoffgehalt(%)	Wellenlöt LMPA & SnPb	Wellenlöt bleifrei	Selektivlöt	Bauteil- verzinnung	Handlöt
IF 2005M	1,8	bevorzugt	gut	möglich	gut	möglich
IF 2005K	2,5	gut	bevorzugt	gut	gut	möglich
IF 2005C	3,3	möglich	gut	bevorzugt	gut	möglich

NOTIZ: LMPA = low melting point alloy / niedrigschmelzendes Lot, z.B. die LMPA-Q Legierung



INTERFLUX®
ELECTRONICS

 **kurtz ersa**

